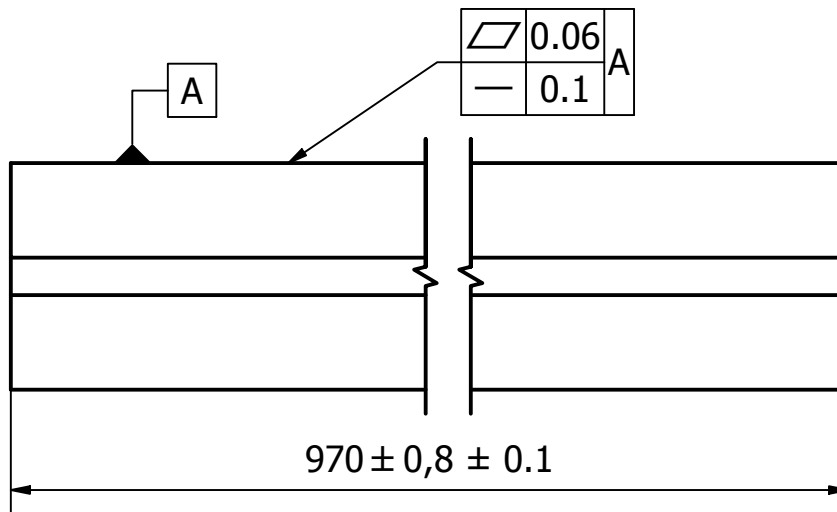


Escala 1:10

A (1 : 2)



Fundación Universidad De América
 Facultad de Ingeniería
 Programa de Ingeniería Mecánica

Diseño de un sistema de empaque de vidrio plano en la empresa Vidrio Andino S.A.S en Soacha, Cundinamarca

Título: Riel

Dibujado: Nicolás Alvarez Melo - Willian Nieto Barrero

Revisó

Material: Acero Estructural A36

A4

Cotas en milímetros



Fecha: 04/11/20

Escala: 1 : 2

Plano: 8 / 44